

QFP-Adapter und Converter

QFP-Fassungen und Converter für z.B.: SAB 80C166 ...

Abbildungen links:

QFP-Fassungen zum Adaptieren von Emulationsadapters der Serie IC149. Präzisionsrundkontakte garantieren höchste Kontaktsicherheit.

Abbildungen rechts:

QFP-Converter zum Auflöten von SMD-Bausteinen. Der Adapter kann entweder gesteckt oder gelötet werden.

Kelchfeder:

Beryllium-Kupfer vergoldet

Hülse:

Messing gedreht,
kurzer Stift:
langer Stift:

verzinnt
vergoldet

Leiterplatte:

Glasfaserepoxyd EP-GC 02 (FR4) 35 μ Cu,
selbstverlöschend nach UL 94 V-0

Steckzyklen:

> 500

Betriebsspannung:

100 V_{RMS}

Prüfspannung:

> 600 V_{RMS}

Kontakt / Kontakt

Isolationswiderstand:

> 5 x 10¹⁰ Ω

Strombelastbarkeit:

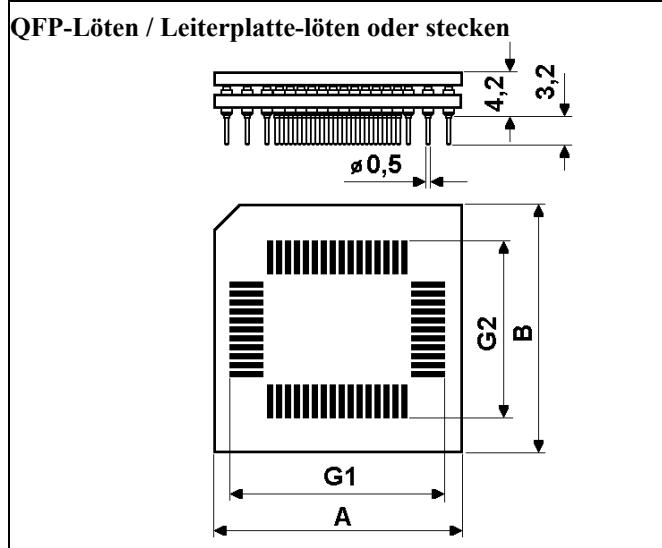
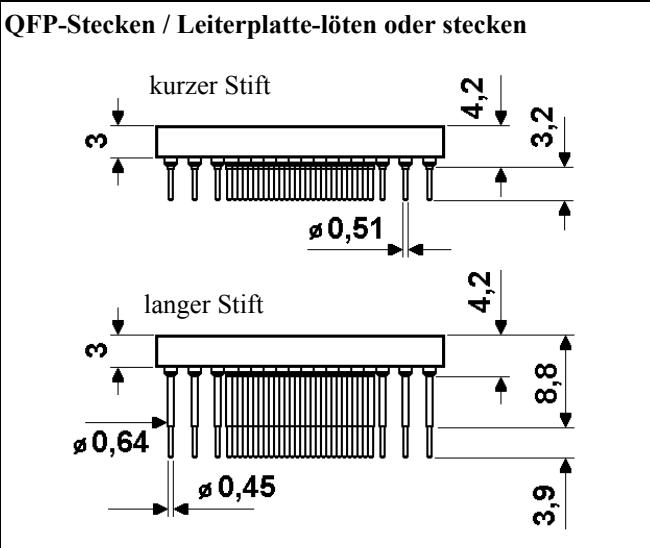
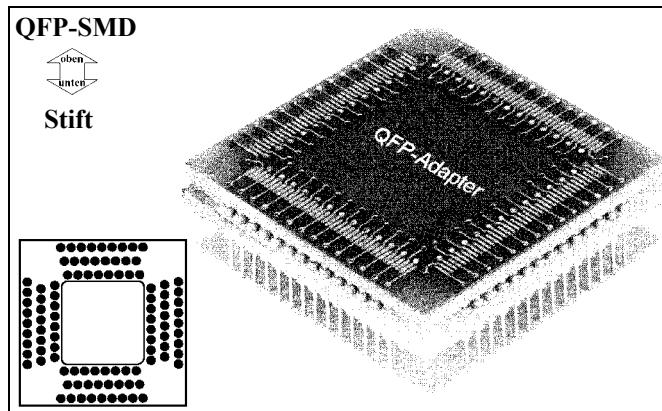
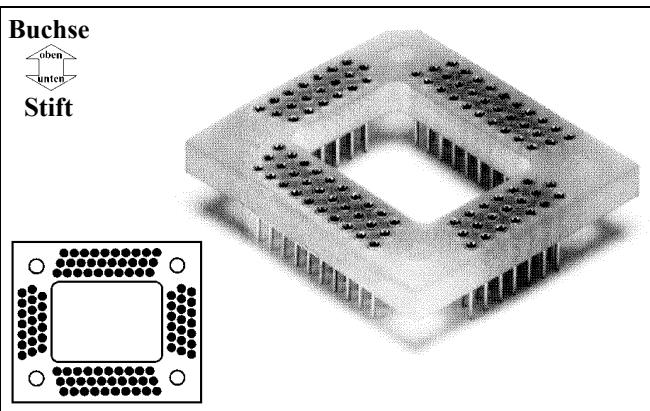
1 A

Temperaturbereich:

-55 bis +125°C

Lötbeständigkeit:

260°C, 10 Sek.



Polzahl	für Emulations-adapter	Stiftlänge / Oberfläche	BESTELLNUMMER
80	YA-ICP-080-5	kurz / verzinnt	PGA 080-ICP5-A/1-ST
80	YA-ICP-080-5	lang / vergoldet	PGA 080-ICP5-A/2-SG
100	YA-ICP-100-4-4	kurz / verzinnt	PGA 100-ICP4-A/1-ST
100	YA-ICP-100-4-4	lang / vergoldet	PGA 100-ICP4-A/2-SG
112	Siehe Datenblatt über QFP-Fassungen und Adapter		
120			
144			
160			

Weitere Ausführungen sind in Vorbereitung oder können auf Wunsch gefertigt werden.
Bitte anfragen !

Polzahl	Maß A / B	Maß G1/G2	Beschreibung/ Anwendung	BESTELL-NUMMER
100	30,2/30,2	25,2/19,2	Converter für SAB80C166 Umsetzung vom rechteckigen SMD-Layout auf quadratisches PGA-Layout - AMP-Sockelfootprint. Die Umsetzung ist identisch der Pinbelegung. Ausführliches Datenblatt auf Anfrage.	CB 4500100

Weitere Ausführungen sind in Vorbereitung oder können auf Wunsch gefertigt werden.
Bitte anfragen !